

2002年度決算説明会資料

2003年4月24日

ライフサイエンスの牽引により業績予想を達成
～2003年度は、前年度レベルを堅持～



【お問合せ先】

人事総務本部 総務部副部長 芥川 達哉

TEL:03-3504-5138 FAX:03-3504-7123

E-mail: akutagawa-tatsuya@nst.hitachi-hitec.com

<目 次>

I. 業績要旨と経営方針

業 績 要 旨
経 営 方 針

II. 2002年度 連結決算概況

2002年度経営成績
セグメント別営業概況
財 政 状 態
キャッシュ・フロー計算書

III. 2003年度 連結業績予想

1	2003年度業績予想	7
2	セグメント別業績予想	8
	電子デバイスシステム	9
	ライフサイエンス	10
	情報エレクトロニクス	11
	先端産業部材	12

3

IV. データ集

5	<2003年度業績予想(事業統合ベース)>	13
6	<設備投資・減価償却費・研究開発費の状況>	14
	<主要製品別売上高>	15

I . 業績要旨と経営方針

業績要旨

2002年度増収増益、2003年度は前年度レベルを堅持

(億円)

	2001年度 実 績	2002年度 業績予想	2002年度 実 績	増減(%)	達成率(%)	2003年度 業績予想	増減(%)
売 上 高	7,383	7,640	7,782	5.4	102	7,854	0.9
営業利益	99	113	118	19.2	105	123	3.9
経常利益	103	113	121	17.3	107	121	0.1
当期利益	55	59	59	7.6	100	59	0.2

経営方針

「開発」と「堅実経営」によりナノテクノロジー事業での世界トップ企業を目指す

①コア事業へのリソース集中による経営体質の強化

- ・アプリケーション重視による半導体製造装置事業の強化
- ・DNAシーケンサ、液体クロマトグラフ等のバイオ事業の強化

②新製品・新規顧客の開発及び投資事業の早期黒字化

- ・次世代光学式外観検査装置の立ち上げ
- ・チップマウント事業の強化

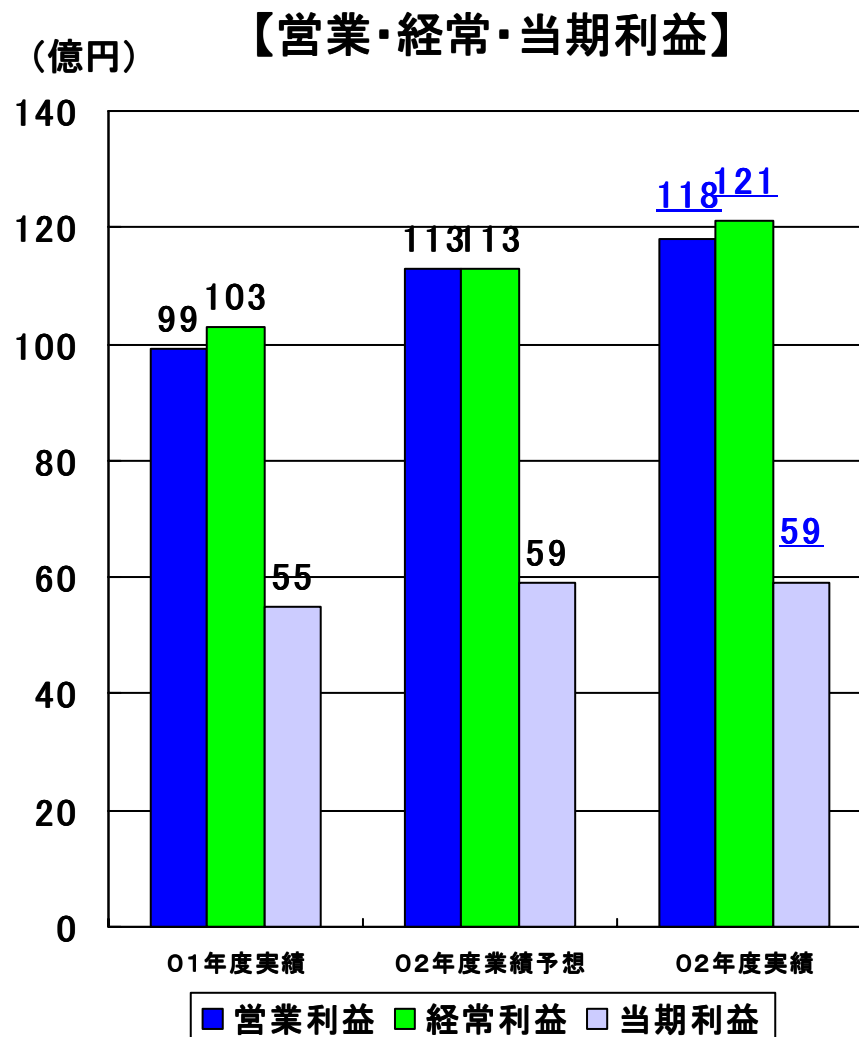
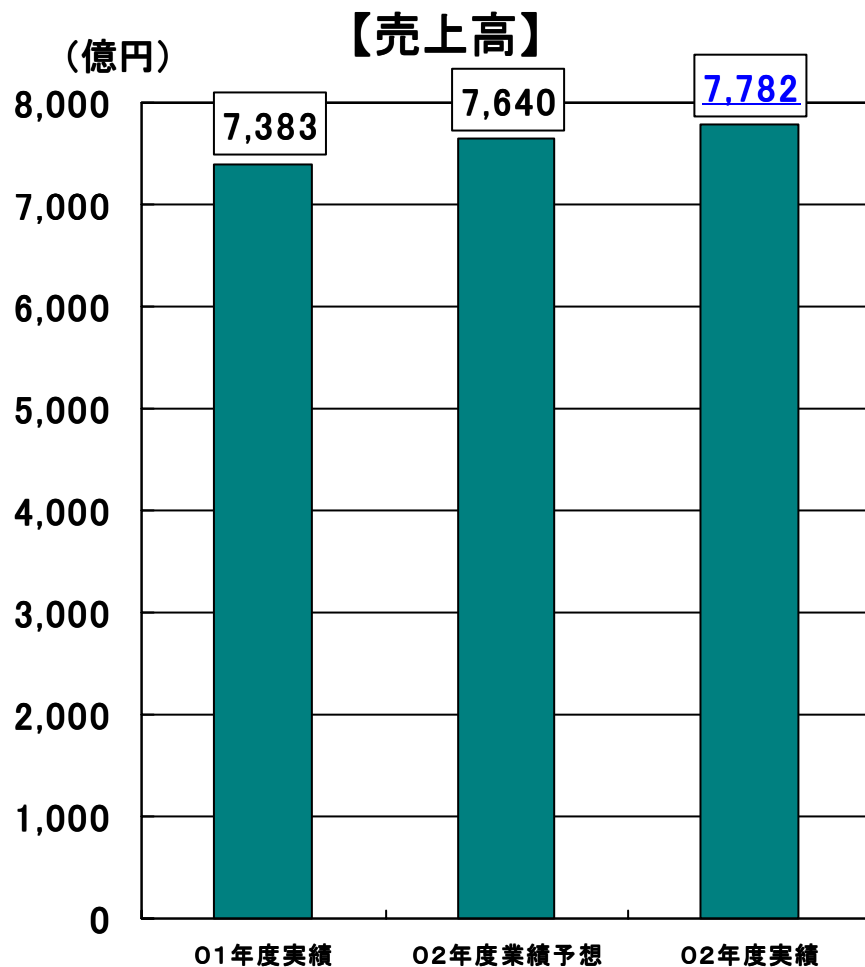
③グローバル事業の拡大と中国ビジネスの強化

- ・海外売上高 4,100億円(比率:52%)
- ・中国向売上高 800億円(比率:10%)

Ⅱ．2002年度 連結決算概況

2002年度経営成績

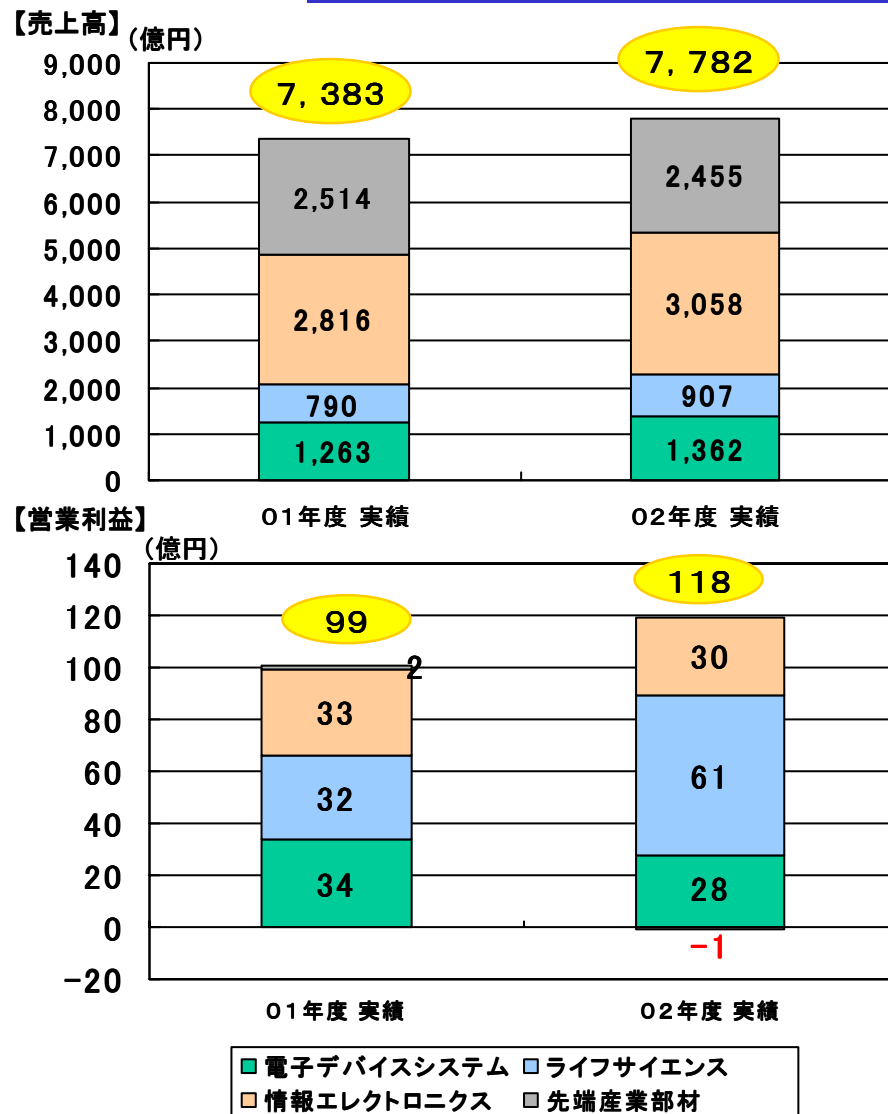
半導体不況のなか、業績予想を達成



(注)2002年度 業績予想は、2003年1月の第3四半期決算発表時の見通しです。

セグメント別営業概況

電子デバイスシステムは苦戦も、ライフサイエンスが牽引



【電子デバイスシステム】

- ・測長SEM、電子線描画装置、エッチング装置は半導体投資抑制で伸び悩み
- ・ASML露光装置が好調
- ・液晶関連装置は、韓国、台湾向けが好調

【ライフサイエンス】

- ・DNAシーケンサが好調
- ・NMR等のプロテオーム関連製品が好調
- ・血液自動分析装置が堅調

【情報エレクトロニクス】

- ・携帯電話用半導体、DVD用光ピックアップが好調
- ・韓国向け携帯電話用リチウムイオン二次電池が堅調
- ・米国向け情報家電製品が好調

【先端産業部材】

- ・液晶プロジェクター用光学部品が堅調
- ・PC関連製品は伸び悩み
- ・光通信用部品は、依然低迷

財政状態

総資産3,897億円、前年度比 72億円増

総 資 産	<u>3,897億円</u>	前年度 3,825億円 <前年度比 <u>72億円増</u> の内訳> 【資 産】:現預金 85、受取手形・売掛金 43、 投資有価証券 △97、建物及び構築物 17 【負債・資本】:支払手形・買掛金 120、借入金 △87、 未払法人税等 31	
株 主 資 本	株 主 資 本	1,552億円	前年度 1,552億円
	株主資本比率	39.8%	前年度 40.6%
	1株当たり 株 主 資 本	1,125円63銭	前年度 1,127円04銭

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー 96億円の増加、期末残高 525億円

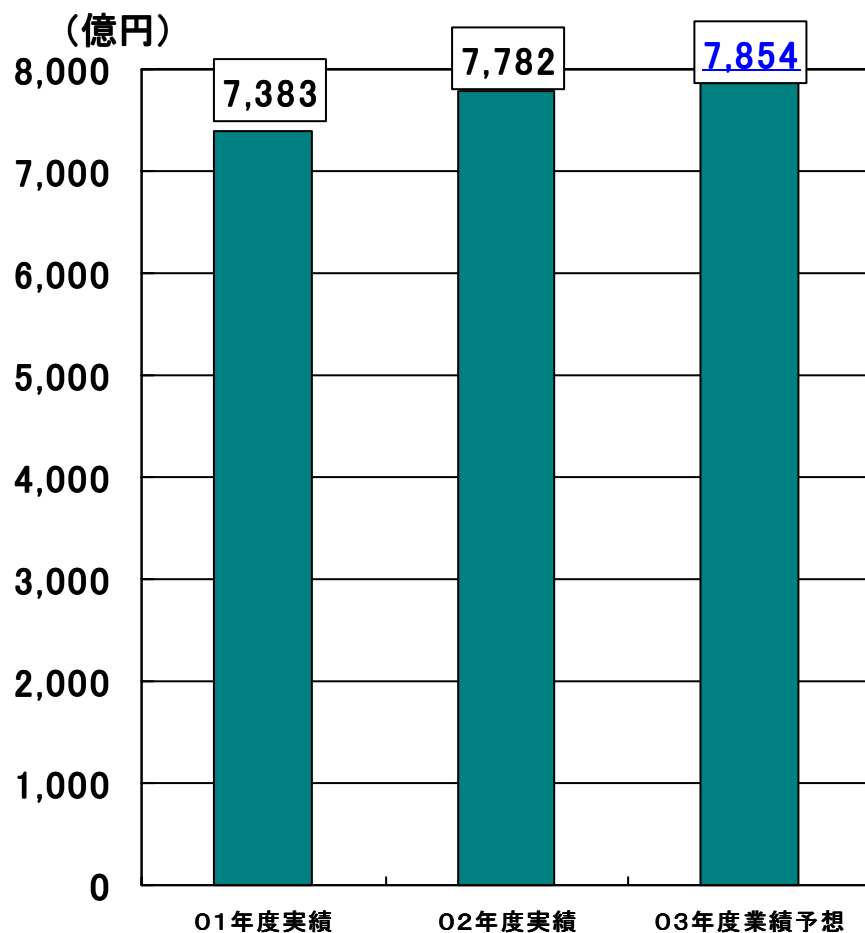
＜科 目＞	2002年度	＜主なキャッシュ・フローの増減要因＞
営業活動による キャッシュ・フロー	183億円	税引前利益 121億円、減価償却費 75億円、 仕入債務 101億円、法人税 △55億円、 売上債権 △45億円
投資活動による キャッシュ・フロー	25億円	有形・無形固定資産の取得 △64億円 運用債券の償還及び株式の売却 78億円 貸付金の回収 21億円
財務活動による キャッシュ・フロー	△108億円	短期借入金の返済 △87億円 配当金の支払 △21億円
現金等の増加	<u>96億円</u>	
現金等の期末残高	<u>525億円</u>	

Ⅲ. 2003年度 連結業績予想

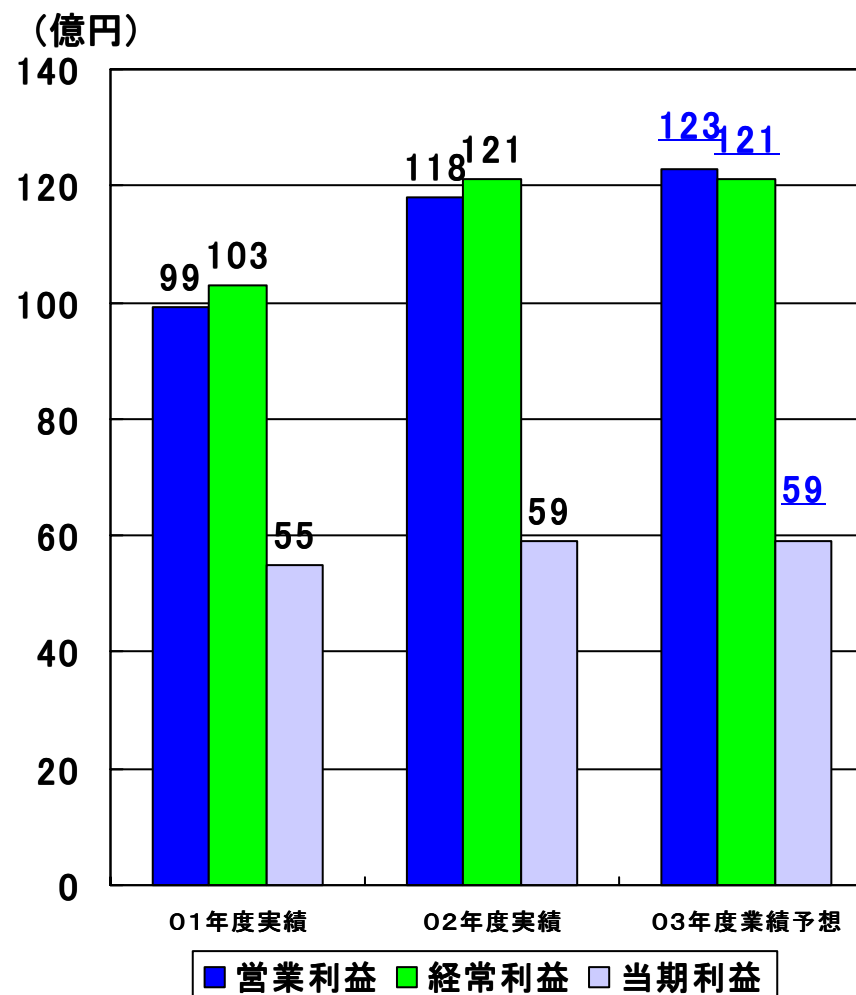
2003年度業績予想

市場環境は厳しいものの、2002年度レベルを堅持

【売上高】

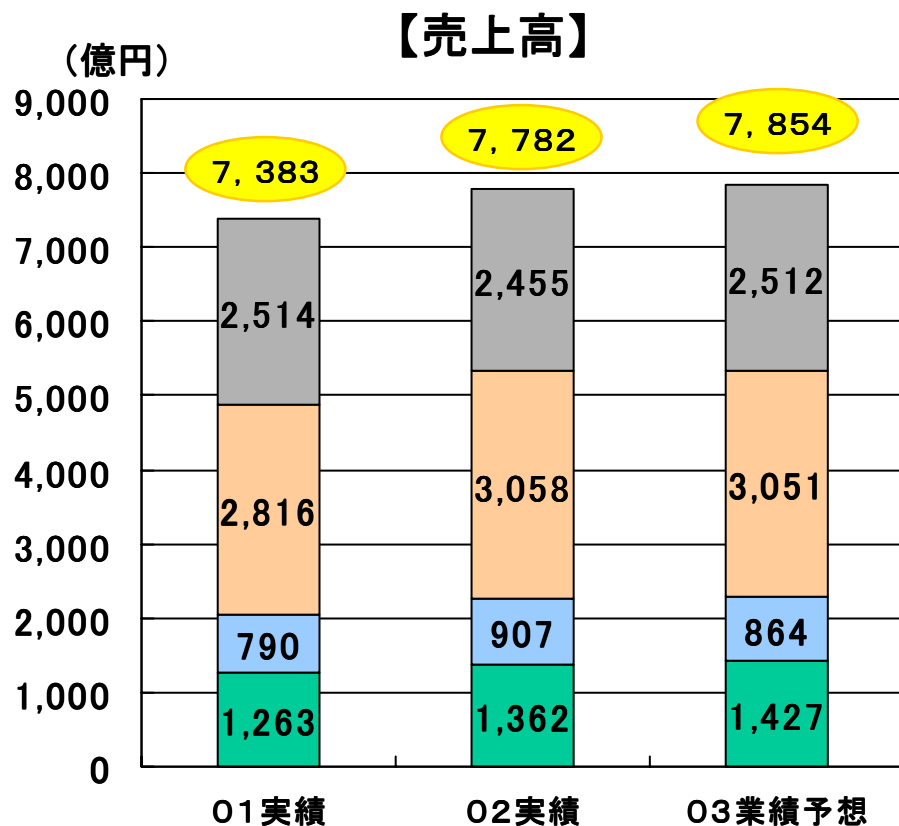


【営業・経常・当期利益】

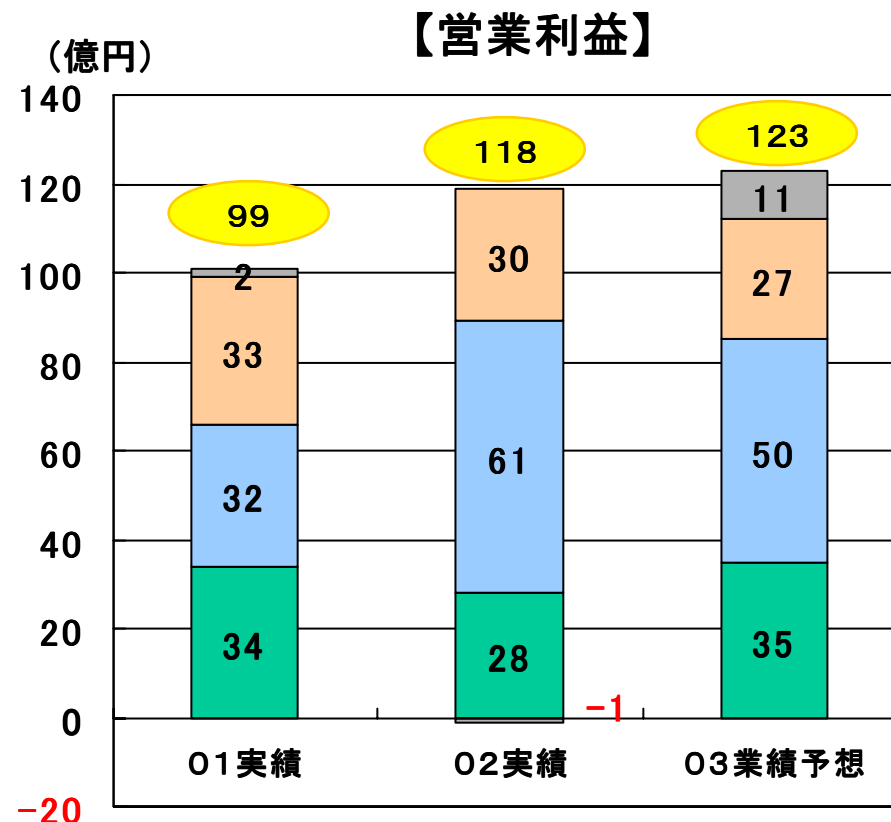


セグメント別業績予想

電子デバイスシステム、先端産業部材の収益が改善



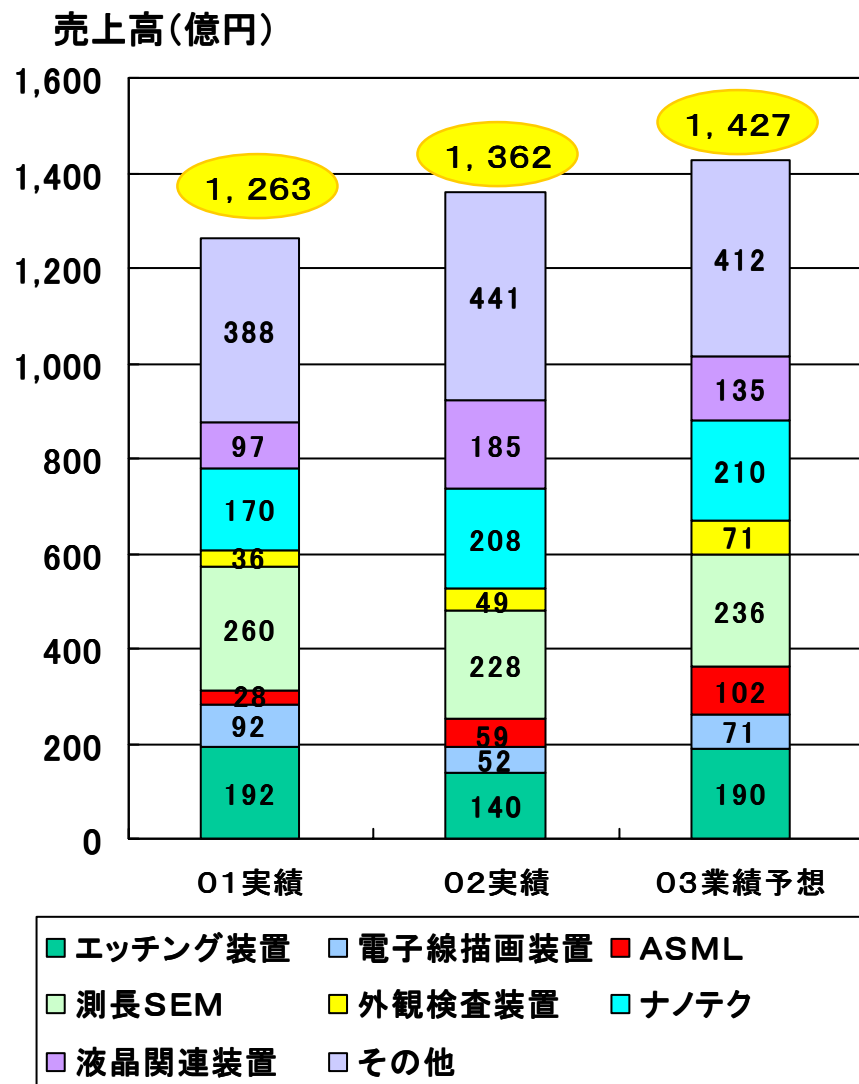
■ 電子デバイスシステム ■ ライフサイエンス
■ 情報エレクトロニクス ■ 先端産業部材



■ 電子デバイスシステム ■ ライフサイエンス
■ 情報エレクトロニクス ■ 先端産業部材

電子デバイスシステム

エッチング装置等の回復により増収



【エッチング装置】

140億円 → 190億円

・半導体メーカーの投資再開により増加

【電子線描画装置】

52億円 → 71億円

・新型マスク機の拡販により増加

【ASML】

59億円 → 102億円

・サポート力の強化により増加

【測長SEM】

228億円 → 236億円

・シェア拡大により増加

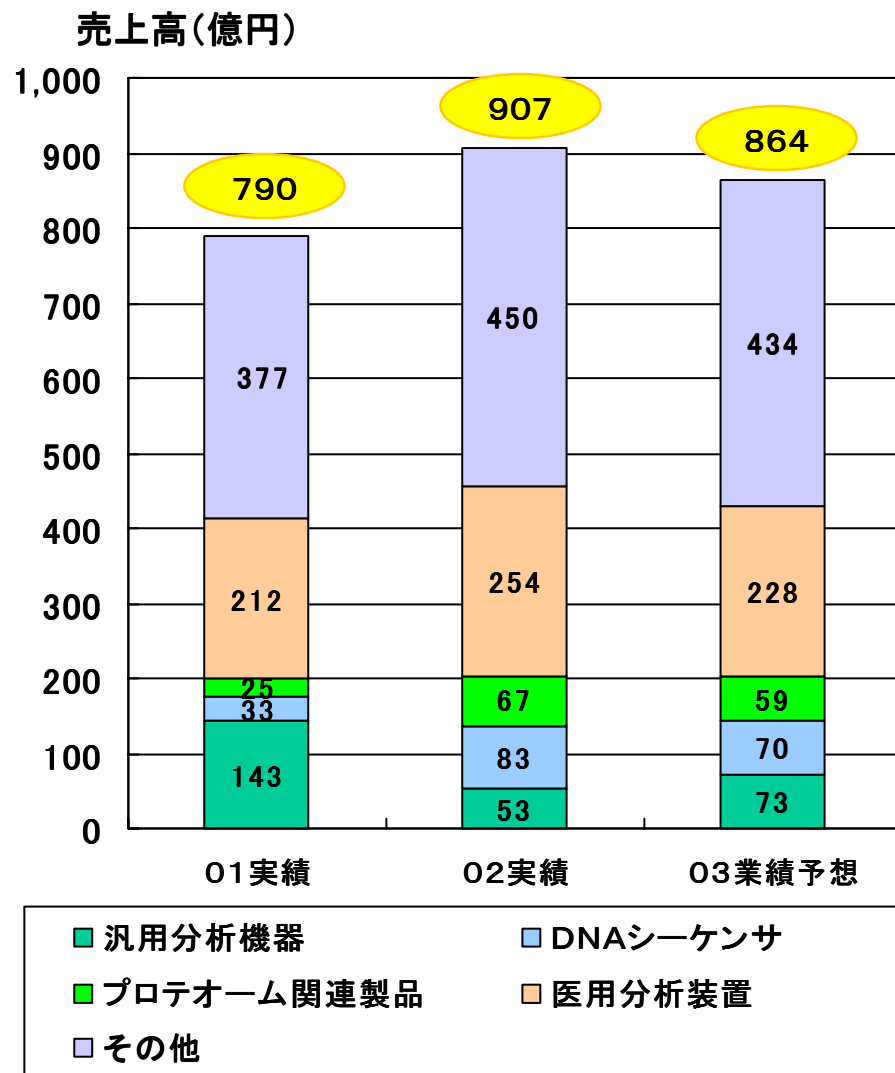
【液晶関連装置】

185億円 → 135億円

・韓国、台湾での競争激化により減少

ライフサイエンス

医療費抑制により医用分析装置が減少



【汎用分析機器】

53億円 → 73億円

- ・新型液体クロマトグラフの投入により増加

【DNAシーケンサ】

83億円 → 70億円

- ・大規模検査センター向けの需要が一段落

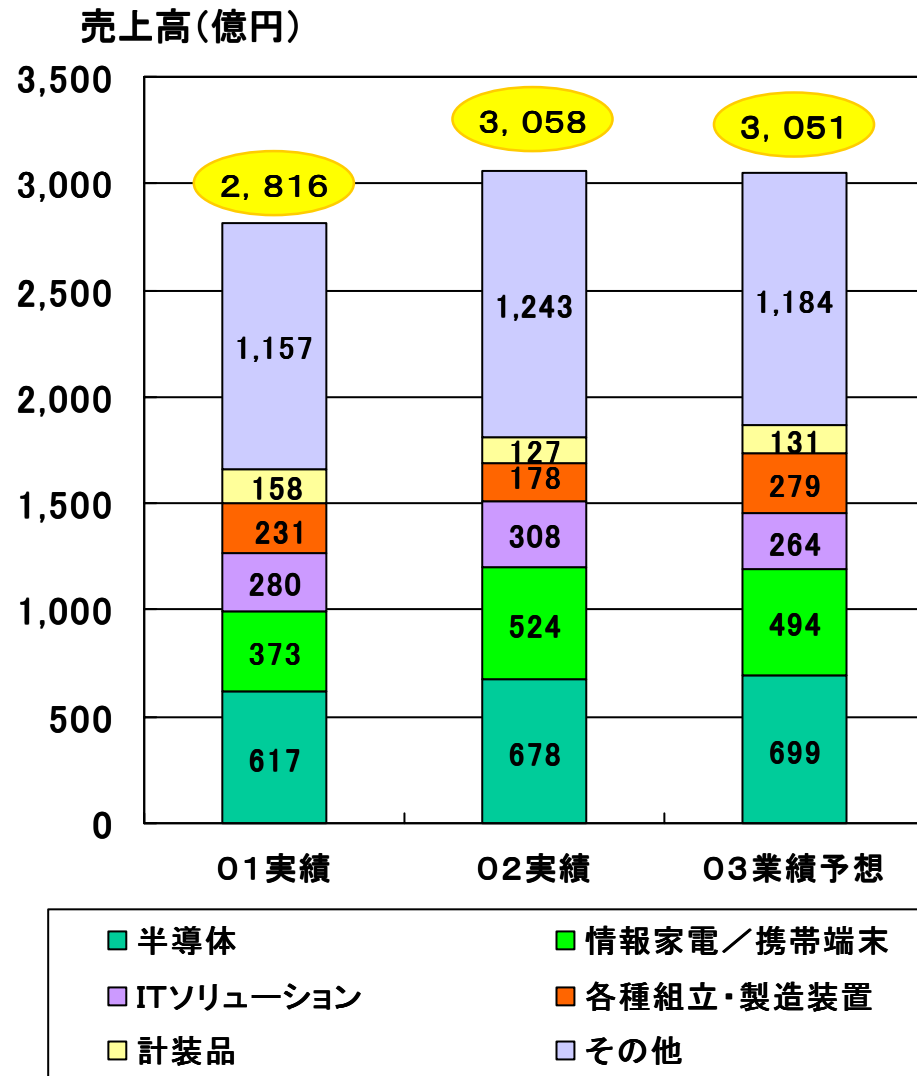
【医用分析装置】

254億円 → 228億円

- ・医療費抑制で既存市場縮小により減少

情報エレクトロニクス

チップマウンタや有機EL製造装置が増加の見通し



【半導体】

678億円 → 699億円

・重点顧客密着営業によるシェアアップ

【情報家電・携帯端末】

524億円 → 494億円

・携帯端末は増加するものの、カラーTV・DVD
等が減少

【各種組立・製造装置】

178億円 → 279億円

＜チップマウンタ＞

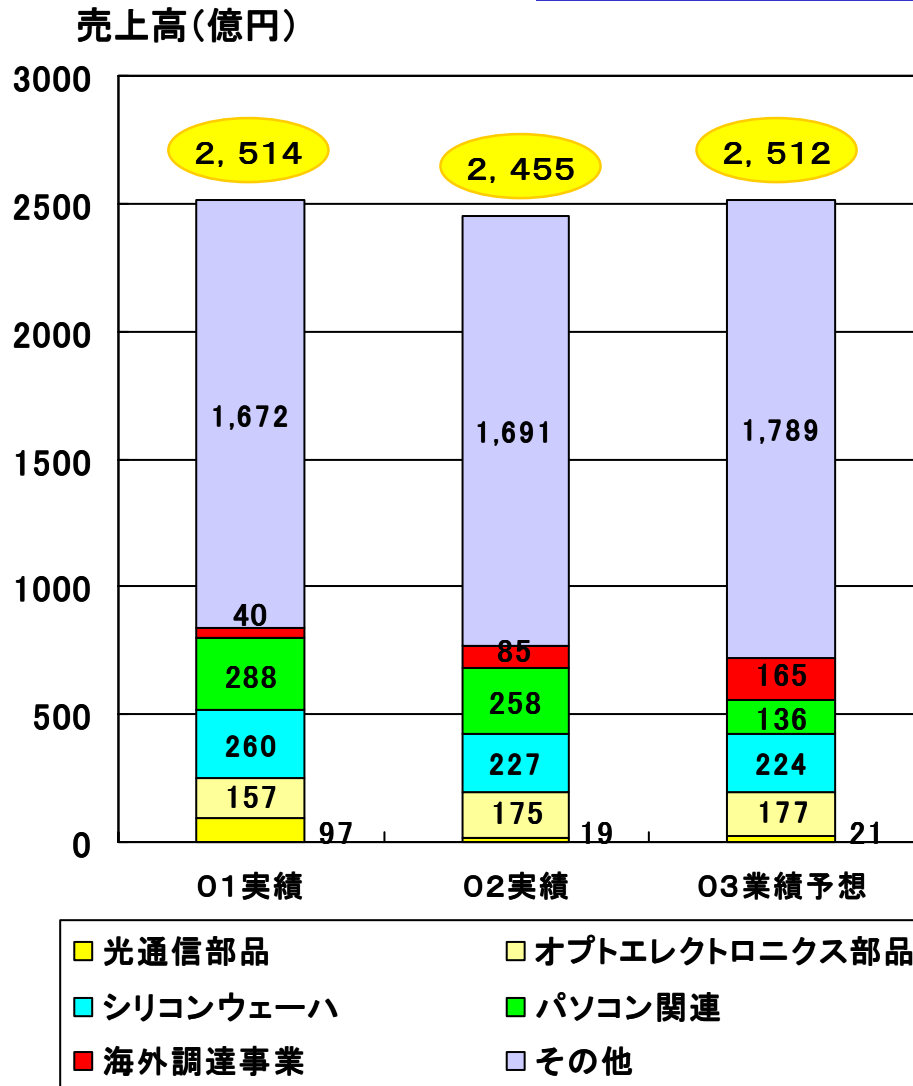
・買収効果と中国市場の拡販

＜有機EL製造装置＞

・量産段階に入り既納ユーザーからの引合活発

先端産業部材

顧客の海外生産移管への対応強化



【オプトエレクトロニクス部品】

175億円 → 177億円

・液晶プロジェクタ用光学部品が増加

【シリコンウェーハ】

227億円 → 224億円

・300mmウェーハの拡販

【パソコン関連】

258億円 → 136億円

・パソコン市場の縮小により減少

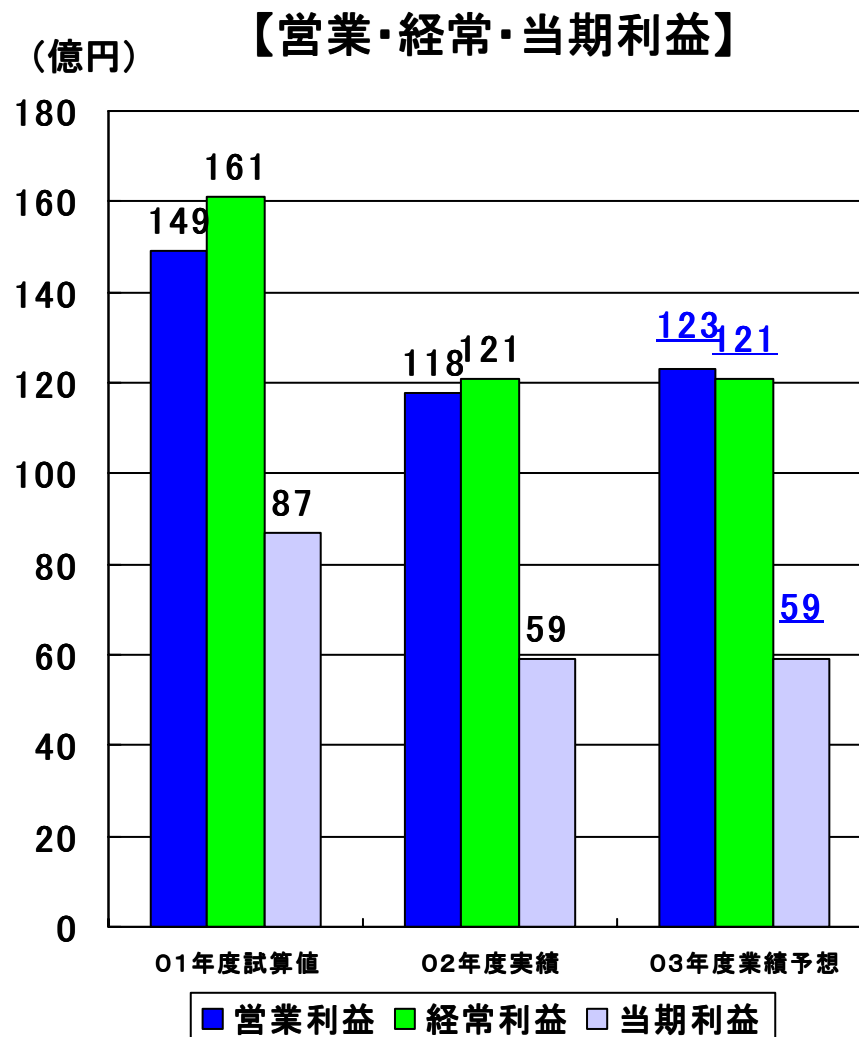
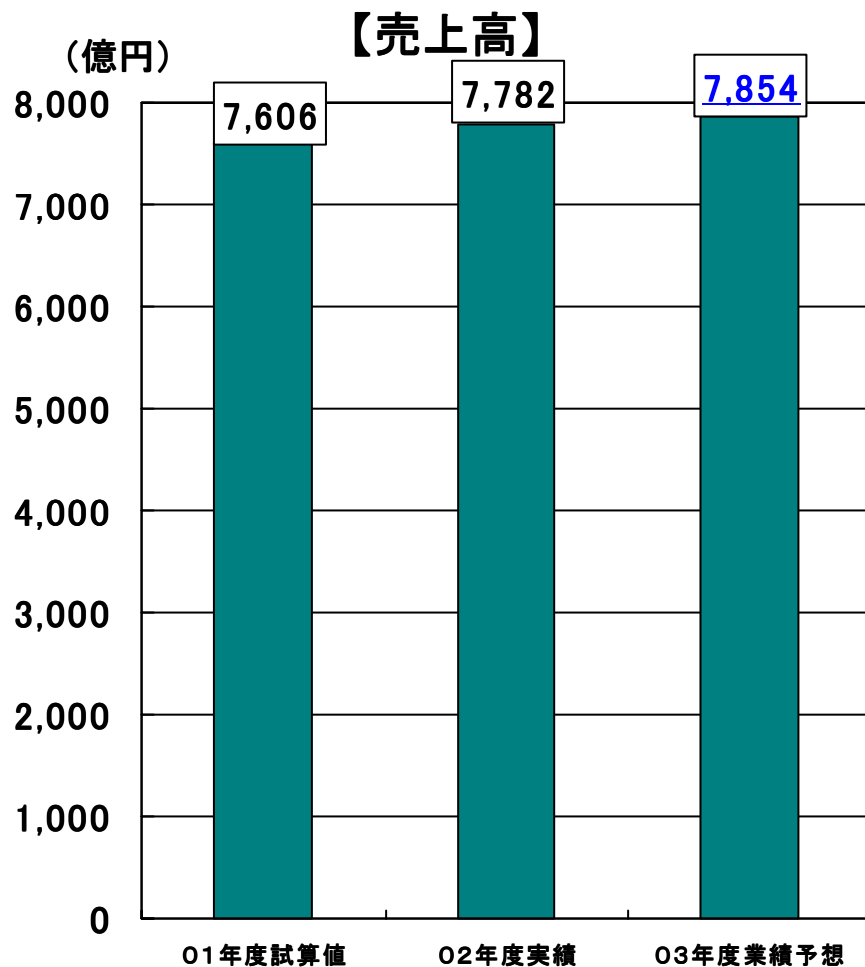
【海外調達事業】

85億円 → 165億円

・自動車関連部品等の増加

IV. データ集

2003年度業績予想(事業統合ベース)



(注) 2001年度は事業統合を実施していたものとして数値を遡及し修正して作成されたもので、監査法人による監査は受けておりません。

<設備投資額・減価償却費・研究開発費の状況>

(億円)

	2001年度 実 績	2002年度 実 績	増減(%)	2003年度 予 想	増減(%)
設備投資額	52	64	23	49	△23
減価償却費	49	75	53	74	△1
研究開発費	57	114	102	127	12

IV. データ集

<主要製品別売上高>

(億円)

	2001年度 実 績	2002年度 実 績	増減(%)	2003年度 業績予想	増減(%)
【電子デバイスシステム】	1, 263	1, 362	8	1, 427	5
エッチング装置	192	140	△27	190	36
電子線描画装置	92	52	△43	71	37
ASML	28	59	2. 1倍	102	73
測長SEM	260	228	△12	236	3
外観検査装置	36	49	35	71	46
ナノテク	170	208	22	210	1
液晶関連装置	97	185	91	135	△27
その他	388	441	14	412	△7
【ライフサイエンス】	790	907	15	864	△5
汎用分析機器	143	53	△63	73	37
DNAシーケンサ	33	83	2. 5倍	70	△16
プロテオーム関連製品	25	67	2. 7倍	59	△13
医用分析装置	212	254	20	228	△10
その他	377	450	19	434	△4
【情報エレクトロニクス】	2, 816	3, 058	9	3, 051	△1
半導体	617	678	10	699	3
情報家電／携帯端末	373	524	40	494	△6
ITソリューション	280	308	10	264	△14
各種組立・製造装置	231	178	△23	279	57
計装品	158	127	△19	131	3
その他	1, 157	1, 243	7	1, 184	△5
【先端産業部材】	2, 514	2, 455	△2	2, 512	2
光通信部品	97	19	△80	21	13
オプトエレクトロニクス部品	157	175	11	177	1
シリコンウェーハ	260	227	△13	224	△1
パソコン関連	288	258	△11	136	△47
海外調達事業	40	85	2. 1倍	165	94
その他	1, 672	1, 691	1	1, 789	6